**2022先進模具製造及創新成型技術論壇**

**主辦單位：台灣區模具工業同業公會**

**活動日期：111年8月26日 (五) 上午09:30 - 12:00**

**活動地點：台北南港展覽館 二館4樓展區S824**

**活動費用：免費報名參加，座位有限，報名從速！**

近來液態矽橡膠(LSR)的射出成型技術受到市場的關注，其產品之需求也有多樣性的趨勢，新的應用產品也會越來越多，而其材料的射出成型加工的經濟效益上也頗佳，引導更多成型加工業者投入LSR的產品生產，因此市場上對於LSR的成型技術將有更多的了解需求。

複材產品有其質輕強固的優異特性，因此在新產品的應用上，持續掀起一波又一波革命性的突破，除應用於手機、筆電等消費性電子的外殼、運動器材、鞋類等產品，現在更應用於汽車甚至難度更高的航太產品，發展潛力無限。

今年模具論壇將為大家帶來這二項技術最新的發展及應用現況，機會難得，歡迎業界先進踴躍報名參加。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **時間** | **主題** | **主講人** |
| **09:40 - 10:00** | 報到 |  |
| **10:00 - 11:00** | **LSR模具創新技術**   * LSR精密模具基本緒論 * 實體模具與異形風路交互使用 * LSR與輕量化成品創新專利模具技術講解 * Q&A 交流 | **華美光學科技股份有限公司**  **林順福 副總經理** |
| **11:00 - 12:00** | **多色/複材/輕量化成型潛力**   * Combimelt 多組分成型現況與應用 * Coinjection / Skinmelt 三明治成型工藝變化 * Organomelt 熱塑複材技術 * MuCell 物理發泡的應用。 * Q&A 交流 | **奧地利恩格爾集團ENGEL**  **許育誠 台灣區經理** |

**【報名請洽】台灣區模具工業同業公會　張淑英 小姐**

**Email：**[**lisa@tmdia.org.tw**](mailto:lisa@tmdia.org.tw)**連絡電話：02-2999-5108　傳真：02-2999－5116**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名稱** |  | | | **電話** |  | |
| **公司地址** |  | | | **傳真** |  | |
| **參加者姓名** | | **職稱** | **聯絡電子信箱** | | | **備註** |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |
|  | |  |  | | |  |